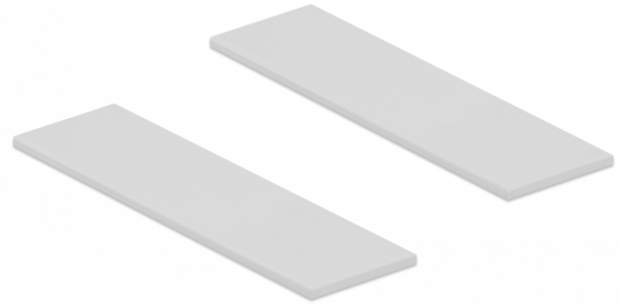


Delock Ensemble de patins thermiques (2 unités) 70 x 20 mm pour les modules M.2

Description

Ces patins thermiques autoadhésifs peuvent être utilisés pour dissiper la chaleur d'un module M.2. Ils peuvent être collés, par exemple, entre un M.2 SSD et un dissipateur de chaleur.



Spécifications techniques

- Patin thermique pour dissiper la chaleur
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env.
 - 1) 70 x 20 x 1,75 mm
 - 2) 70 x 20 x 0,75 mm

Configuration système requise

- Module M.2

Contenu de l'emballage

- 2 x supports thermiques

N° produit 18287

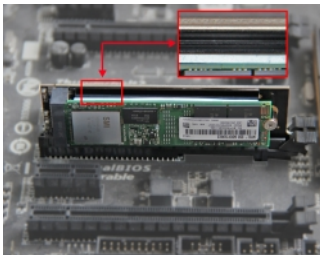
EAN: 4043619182879

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag



Image



Physical characteristics

Longueur:	70 mm
Width:	20 mm